

## Die perfekte Verbindung:



Als Spezialist für Verbindungstechnik ist MES rund um den Globus für Sie aktiv. Wir entwickeln und beschaffen Lösungen, die nicht nur langfristig funktionieren, sondern auch wirtschaftlich ins Konzept unserer Kunden passen.

**Überzeugen Sie sich selbst.**

Unser Partner JST, einer der größten Steckverbinderhersteller weltweit, ist stark in Karte/Kabel-, Karte/Karte- und Kabel/Kabel-Verbinder in Crimp- und IDC-Technik von ganz klein (RM 0,8mm) bis groß (RM 13,0mm) sowie Folien-, PC-Card- und Interface-Steckverbinder in verschiedensten Ausführungen.

### Anschrift

MES Electronic Connect  
GmbH & Co.KG  
In der Lache 24  
78056 Villingen-Schwenningen  
Germany  
T +49/7720/945-200  
F +49/7720/945-108  
[info@mes-electronic.de](mailto:info@mes-electronic.de)  
[www.mes-electronic.de](http://www.mes-electronic.de)

Büro Berlin  
Plauerer Straße 163-165  
Gebäude G /  
Raum 60,70  
13053 Berlin  
Germany  
T +49/30/6832331-50  
F +49/30/6832331-60  
[berlin@mes-electronic.de](mailto:berlin@mes-electronic.de)



<p>wire-to-board IDC: Raster 0,6 mm – 3,96 mm CRIMP: Raster 0,8 – 8,0 mm Lösbare / nicht lösbare Verbindungen Platinenanschluss THT bzw. SMT</p>	
<p>wire-to-wire Raster 1,2 mm – 8,0 mm mit bzw. ohne Sicherungsclip mit bzw. ohne Verriegelung</p>	
<p>waterproof Raster 2,0 bis 7,0 mm wire-to-board und wire-to-wire teilweise vormontierte Dichtung erleichtert die Konfektion, dadurch erheblich verkürzte Verarbeitungszeit</p>	
<p>LED-Steckverbinder Raster 1,1 mm – 4,0 mm wire-to-board und board-to-board</p>	
<p>JFA – JST Factory Automation Raster 2,2 bis 11,0 mm wire-to-board und wire-to-wire sehr robustes Stecksystem für den anspruchsvollen Einsatz in der Industrieautomation</p>	
<p>Foliensteckverbinder Raster 0,2 bis 2,54 mm ZIF bzw. non-ZIF</p>	
<p>board-to-board Raster 0,4 bis 4,0 mm diverse Höhen, THT und SMT</p>	
<p>Card-Steckverbinder / Interface SIM, SD, MicroSD, CFast, USB, Micro-USB, USB 3.0</p>	